

# Fonpex® Alu<sup>+</sup>



LÁMINA AISLANTE TERMOREFLECTORA COMPUESTA POR UNA LÁMINA DE ESPUMA DE PE CON DOBLE CAPA DE ALUMINIO:

- AISLAMIENTO TÉRMICO ELEVADO, MUY BAJA CONDUCTIVIDAD (0,032W/mK).
- BAJA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- ALTO FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN AL VAPOR
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO AL FUEGO (CLASIFICADA M1)

AISLAMIENTO DE TECHOS, SUELOS, PAREDES, ETC...

Referencia	Metros/bobina (m)	Espesor (mm)	Anchura (cm)
Fonpex Alu <sup>+</sup> 4	95 ±1	4 ± 0,3	120 (± 5)*

\* También disponible en otros espesores y anchura de 150cm.

## Propiedades

Propiedad	Norma	Valor
Permeabilidad al vapor de agua	UNE-EN 13469-2002	$2.82 \cdot 10^{-4}$ mg/m-hora-Pascal
Factor de resistencia a la difusión al vapor de agua ( $\mu$ )	UNE-EN 13469-2002	2486
Conductividad térmica (24°C)	ENE-EN 92-202-89:1989	0.032 W/mK
Reacción al fuego	UNE 23721: 1990	M1



Rev.Abril 2007



OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY,S.A.



0,032 W/mK

No inflamable  
Según UNE 23721:1990



Informe nº:15049